

E73-2G4M08S1CX 产品规格书

nRF52840 2.4GHz BLE4.2/5.0 低功耗蓝牙模块



成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.



目录

免责申明和版权公告	2
功能特点	3
第一章 概述	4
1.1 简介	
1.2 应用场景	
第二章 规格参数	
2.1 极限参数	
2.2 工作参数	
第三章 机械尺寸与引脚定义	6
第四章 开发使用	8
第五章 基本应用	
5.1 硬件设计及电路原理图	9
第六章 常见问题	. 10
6.1 传输距离不理想	. 10
6.2 模块易损坏	. 10
6.3 误码率太高	. 10
第七章 焊接作业指导	. 11
7.1 回流焊温度	. 11
7.2 回流焊曲线图	. 11
第八章 相关型号	. 12
第九章 批量包装方式	. 12
修订历史	. 13
关于我们	. 13



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档"按现状"提 供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵 权性的任何担保,和任何提 案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的 侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反 言或其他方式授予任何知识产权使用许 可,不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得,实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注意:

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况 下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信 息,但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明 示或暗示的担保。

功能特点

- 超小体积,仅13x18mm;
- 支持 BLE4. 2 和 BLE5. 0;
- 最大发射功率 6mW, 软件多级可调;
- 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
- 内置高性能低功耗 ARM® Cortex ® -M4 处理器;
- 丰富的资源, 1024KB FLASH, 256KB RAM;
- 支持 1.7~5.5V 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能;
- 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
- 含 IPEX 天线接口, 需外接天线。
- 理想条件下,通信距离可达 120m;

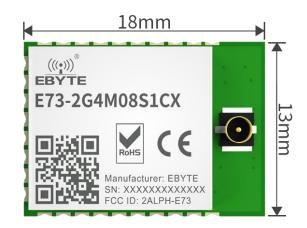


第一章 概述

1.1 简介

E73-2G4M08S1CX 是亿佰特研发的小体积、低功耗的蓝牙模块,采用 Nordic 公司原装进口 nRF52840 射频芯片, 支持蓝牙 4.2 和蓝牙 5.0; 芯 片自带高性能 ARM CORTEX-M4 内核,采用 32M 工业级晶振,并拥有 UART、 I2C、SPI、ADC、DMA、PWM 等丰富的外设资源; nRF52840 引出了大部分 I/0口,具体请查看引脚定义,方便用户进行多方位的开发。

E73-2G4M08S1CX 为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发; nRF52840 芯片特性请见官方 Datasheet, 模块已将芯片的射频特性发挥到 极致。



1.2 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等;
- 安防系统、定位系统;
- 无线遥控, 无人机;
- 无线游戏遥控器;
- 医疗保健产品;
- 无线语音,无线耳机;
- 汽车行业应用。

成都亿佰特电子科技有限公司

第二章 规格参数

2.1 极限参数

主要参数	性		备注
土安参数	最小值	最大值	金江
电源电压(V)	0	5.5	超过 5.5V 永久烧毁模块
阻塞功率(dBm)	-	10	近距离使用烧毁概率较小
工作温度(℃)	-40	+85	工业级

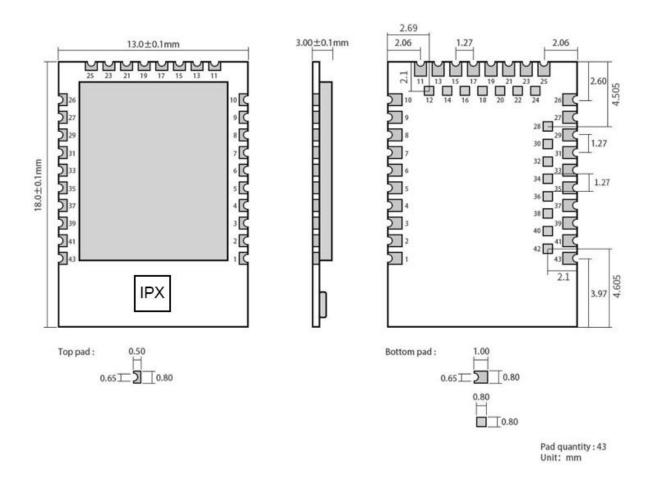
2.2 工作参数

	小田 	性能			A7.34-
	主要参数	最小值	典型值	最大值	- 备注
	工作电压(V)	1.7	3.3	5. 5	≥3.3V 可保证输出功率
	通信电平(V)		3.3		使用 5V TTL 有风险烧毁
	工作温度(℃)	-40	_	+85	工业级设计
	工作频段(MHz)	2360	_	2500	支持 ISM 频段
	TX only run current (DC/DC, 3 V) PRF = +8 dBm		17.05		mA
发	TX only run current (DC/DC, 3 V) PRF = +4 dBm		12. 68		mA
射电	TX only run current (DC/DC, 5 V, REGO out = 3.3 V)PRF = 0 dBm		7. 25		mA
流	TX only run current (DC/DC, 3 V)PRF = 0 dBm		7. 63		mA
	TX only run current (DC/DC, 3 V) PRF = +8 dBm		17. 05		mA
接收	RX only run current (DC/DC, 3 V) 1 Mbps / 1 Mbps BLE		7. 71		mA
电	RX only run current (DC/DC, 3 V)		0.07		
流	2 Mbps / 2 Mbps BLE		8. 27		mA
	发射功率(dBm)	7	8	9	dBm
	接收灵敏度(dBm)	-103d	Bm @ BLE 12	5kbps	长距离模式
	1女収火敬/文(UDIII)	-950	dBm @ BLE 11	Mbps	



主要参数	描述	备注
参考距离	120m	晴朗空旷环境,高度 2.5 米,空中速率 1Mbps
晶振频率	32MHz/32.768KHz	32. 768KHz 晶振需外接
支持协议	BLE 4.2/5.0	-
封装方式	贴片式	-
接口方式	1.27mm	邮票孔
IC 全称	nRF52840-QIAACO/aQFN ™ 73	-
FLASH	1024KB	-
RAM	256KB	-
内核	ARM® Cortex ® -M4	-
外形尺寸	13*18mm	-
天线接口	IPEX	等效阻抗约 50 Ω

第三章 机械尺寸与引脚定义





引脚序号	引脚名称	对应芯片引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	P1. 11	P1.11	通用 I/0	详见官方芯片手册
2	P1.10	P1.10	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
3	P0. 03	PO. 03/AIN1	通用 I/0	模拟量输入1,低频 I/0,标准驱动
4	AI4	PO. 28/AIN4	通用 I/0	模拟量输入 4
5	GND	_	_	单地线,连接到电源参考地
6	P1. 13	P1. 13	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
7	AIO	PO. 02/AINO	通用 I/0	模拟量输入 0, 低频 I/0, 标准驱动
8	AI5	PO. 29/AIN5	通用 I/0	模拟量输入 5, 低频 I/0, 标准驱动
9	AI7	PO. 31/AIN7	通用 I/0	模拟量输入7,低频 I/0,标准驱动
10	AI6	PO. 30/AIN6	通用 I/0	模拟量输入 6, 低频 I/0, 标准驱动
11	XL1	P0.00/XL1	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
12	P0. 26	P0. 26	通用 I/0	详见官方芯片手册
13	XL2	P0. 01/XL2	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
14	P0.06	P0.06	通用 I/0	详见官方芯片手册
15	AI3	PO. 05/AIN3	通用 I/0	模拟量输入3
16	P0.08	P0.08	通用 I/0	详见官方芯片手册
17	P1.09	P1.09	通用 I/0	详见官方芯片手册



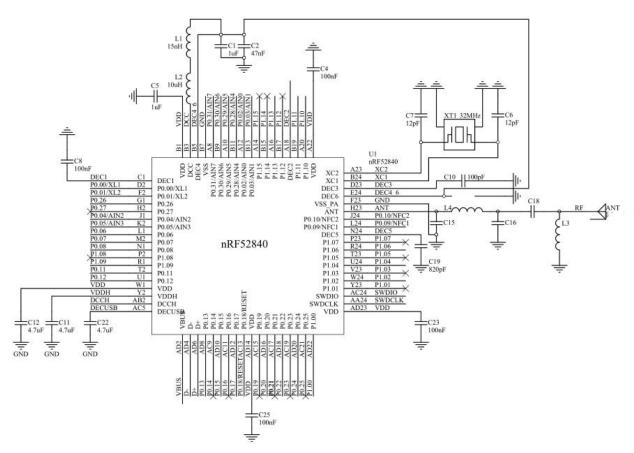
18	AI2	PO. 04/AIN2	通用 I/0	模拟量输入 2
19	VCC	_	_	电源
20	P12	P0. 12	通用 I/0	详见官方芯片手册
21	GND	-	_	地线,连接到电源参考地
22	P0. 07	P0. 07	通用 I/0	详见官方芯片手册
23	VDH	VDDH	_	高压电源
24	GND	-	_	地线,连接到电源参考地
25	DCH	DCCH	_	DC/DC 转换器输出
26	RST	PO. 18/RESET	通用 I/0	QSPI/CSN/外部复位
27	VBS	VBUS	_	USB 电源, 5V 输入, 用于 USB3. 3V 稳压器
28	P15	P0. 15	通用 I/0	详见官方芯片手册
29	D-	D-	_	USB D-
30	P17	P0. 17	通用 I/0	详见官方芯片手册
31	D+	D+	_	USB D+
32	P0. 20	P0. 20	通用 I/0	详见官方芯片手册
33	P0. 13	P0. 13	通用 I/0	详见官方芯片手册
34	P0. 22	P0. 22	通用 I/0	QSPI
35	P0. 24	P0. 24	通用 I/0	
36	P1. 00	P1. 00	通用 I/0	详见官方芯片手册
37	SWD	SWDIO	_	串行调试编程口数据
38	P1. 02	P1. 02	通用 I/0	详见官方芯片手册
39	SWC	SWDCLK	_	串行调试编程口时钟
40	P1. 04	P1. 04	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
41	NF1	PO. 09/NFC1	通用 I/0	NFC 输入
42	P1.06	P1. 06	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
43	NF2	P0. 10/NFC2	通用 I/0	NFC 输入

第四章 开发使用

序号	关键字	注意事项
1	烧录程序	1. 模块内置ARM单片机,程序下载使用J-LINK下载器 ,不能使用串口或其他任何JTAG、ISP、ICP工具。 2. 程序的烧录需要两部分完成,由于NORDIC官方提供的协议栈没有加载在程序中,因此在进行二次开发的时候,需要使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用nRFgo studio烧录应用代码的hex;也可以先使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用IAR或者KEIL下载。官网工具下载网址:http://www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-low-energy/nRF52832/(language)/eng-GB
2	测试底板	我司暂时没有提供配套底板。

第五章 基本应用

硬件设计及电路原理图 5. 1



- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
- 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动;
- 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer, 在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer;
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的, 会在不同程度影响模块的杂散以 及接收灵敏度;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可 以做适当的隔离与屏蔽;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,根据干扰的强 度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 通信线若使用 5V 电平, 必须串联 1k-5.1k 电阻 (不推荐, 仍有损坏风险);



- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议,例如: USB3.0;
- 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天 线延长线,将天线延伸至机壳外部;
- 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。

第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;
- 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;
- 地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 海水具有极强的吸收无线电波能力, 故海边测试效果差;
- 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 室温下电源低压低于推荐值, 电压越低发功率越小;
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动;
- 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性;
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- SPI 上时钟波形不标准,检查 SPI 线上是否有干扰,SPI 总线走线不宜过长;
- 电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性;
- 延长线、馈线品质差或太长, 也会造成误码率偏高。

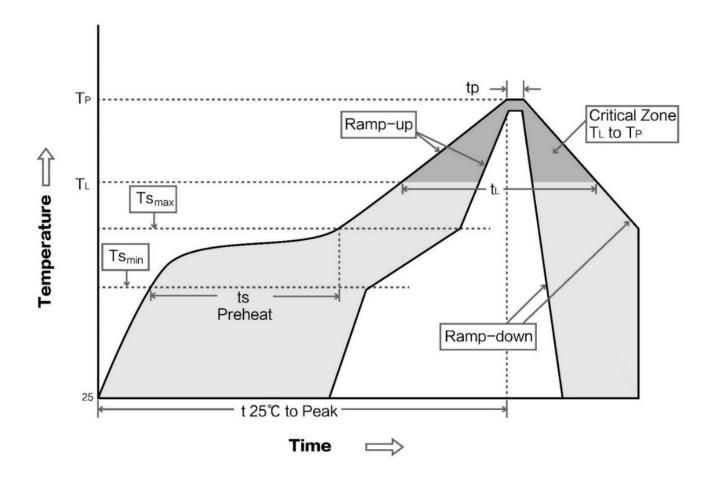


第七章 焊接作业指导

7.1 回流焊温度

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96. 5/Ag3/Cu0. 5
Preheat Temperature min (Tsmin)	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (Tsmax)	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time (tL) Maintained Above (TL)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature (Tp)	峰值温度	220−235°C	230−250℃
Aveage ramp-down rate (Tp to Tsmax)	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

7.2 回流焊曲线图



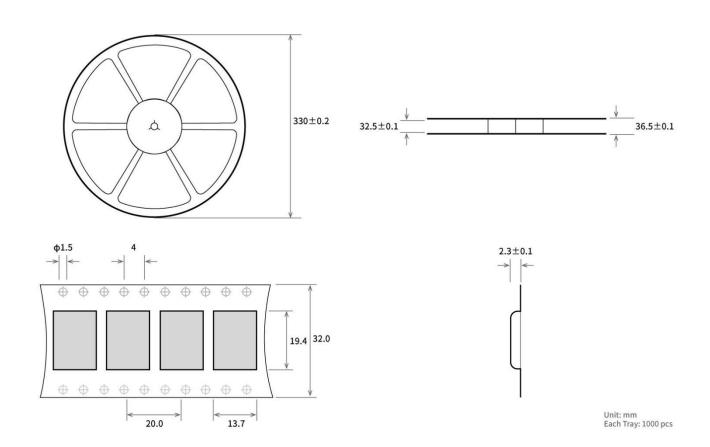


成都亿佰特电子科技有限公司

第八章 相关型号

产品型号	芯片方案	载波频率	发射功率	蓝牙协议	产品尺寸	封装形式	天线形式
)加至了	心バル米	Hz	dBm	BLE	mm	到农沙八	八旦万山
E73-2G4M04S1A	nRF52810	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPEX
E73-2G4M04S1B	nRF52832	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPEX
E73-2G4M08S1C	nRF52840	2.4G	8	4. 2/5. 0	13*18	贴片	陶瓷天线
E73-2G4M04S1D	nRF51822	2.4G	4	4. 2	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPEX
<u>E73-2G4M04S1AX</u>	nRF52810	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*23. 5	贴片	IPEX
E73-2G4M04S1BX	nRF52832	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*23. 5	贴片	IPEX

第九章 批量包装方式



修订历史

版本	版本 修订日期 修订说明		维护人
1.0	2020-12-02	初始版本	Linson



关于我们

销售热线: 4000-330-990 公司电话: 028-61399028 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: www.ebyte.com

公司地址:四川省成都市高新西区西区大道 199号 B5 栋

